#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-58893

(P2000-58893A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ		テーマコード( <b>参考)</b>
H01L	31/04	HOlL	31/04 E	
C01B	19/00	C01B	19/00 Z	
H01L	21/365	H01L	21/365	

## 審査請求 未請求 請求項の数35 OL (全 17 頁)

(21)出願番号	<b>特願平</b> 11-171880	(71)出顧人	598063502
			インターナショナル ソーラー エレクト
(22)出顧日	平成11年6月18日(1999.6.18)		リック テクノロジー, インコーポレイテ
			ッド
(31) 優先擔主張悉長	09/109814		アメリカ合衆国, カリフォルニア 90301,
(32)優先日	平成10年7月2日(1998.7.2)		イングルウッド、アピエイション ブール
			パード、8635
(33)優先権主張国	米国(US)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		(74)代理人	100067183
			弁理士 鈴木 都男

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 酸化物に基づき、化合物半導体膜を製造し、更に関連する電子デパイスを製造する方法

### (57)【要約】

【課題】 良好な組成の制御性および均一性を備えた、広い面積の基板上にIB-IIIA-VIA族元素およびそれに関連する化合物の膜を提供する技術を提供すると、並びに、アクティブな電子デバイス、例えば変換効率が10%に近いか、またはそれ以上のソーラー電池の製造に適するような、優れた電子的性質を備えた化合物膜を提供すること。

【解決手段】 (a)IB族元素およびIIIA族元素を含む酸化物含有粒子を備えたソース材料を調製する工程と、(b)ベースに前記ソース材料を堆積させ、前記ソース材料から予備的膜を形成する工程と、(c)適当な雰囲気内で前記膜を加熱し、IB族元素およびIIIA族元素の非酸化物を含むプリカーサー膜を形成する工程と、(d)前記プリカーサー膜に適当な材料を提供し、IB-IIIA-VIA族元素の化合物を含む膜を形成する工程とを含んでなる、化合物膜を形成するための方法。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】(a)IB族元素およびIIIA族元素を 含む酸化物含有粒子を備えたソース材料を調製する工程 と

1

- (b) ベースに前記ソース材料を堆積させ、前記ソース 材料から予備的膜を形成する工程と、
- (c)適当な雰囲気内で前記膜を加熱し、IB族元素およびIIIA族元素の非酸化物を含むプリカーサー膜を 形成する工程と、
- (d)前記プリカーサー膜に適当な材料を提供し、IB 10 I I I A V I A 族元素の化合物を含む膜を形成する工程とを含んでなる、化合物膜を形成するための方法。 [請求項2]前記ソース材料における I I I A 族元素に対する I B 族元素のモル数の比が、約0.6よりも大であり、かつ約1.0よりも小である、請求項1記載の化合物膜を形成するための方法。

【請求項3】前記ソース材料におけるIIIA族元素に対するIB族元素のモル数の比が、実質的に1よりも大である、請求項1記載の化合物膜を形成するための方法

【請求項4】前記化合物膜におけるIIIA族元素に対するIB族元素のモル数の比が、約0.6よりも大であり、かつ約1.0よりも小である、請求項3記載の化合物膜を形成するための方法。

【請求項5】酸化物が前記ソース材料において、約95 モル%よりも多い I B族元素および約95モル%よりも 多い I I I A族元素を構成する、請求項1記載の化合物 膜を形成するための方法。

【請求項6】非酸化物が前記プリカーサー膜において、約95モル%よりも多い【B族元素および約95モル% 30よりも多い【I】A族元素を構成する、請求項1記載の化合物膜を形成するための方法。

【請求項7】前記プリカーサー膜が少なくとも1つのI B族元素相またはIIIA族元素相を含む、請求項1記 載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項8】前記酸化物を含む粒子が、IB-IIIA 族元素の酸化物を含有する粒子を含む、請求項1記載 の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項9】ソース材料を調製する工程が、前記酸化物 を含有する粒子を含む粉体を形成するととを含む、請求 40 項1記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項10】前記粉体が約20ミクロンよりも小さい 粒径を実質的に有する、請求項9記載の、化合物膜を形 成するための方法。

【請求項11】前記粉体が約2ミクロンよりも小さい粒径を実質的に有する、請求項9記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項12】前記予備的膜およびプリカーサー膜の各々が、単一層を有する、請求項1記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項13】前記化合物膜が約0.5ミクロンよりも厚く、約20ミクロンよりも薄い厚みを有する、請求項1記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項14】前記化合物膜が約1ミクロンよりも厚く、約6ミクロンよりも薄い厚みを有する、請求項13記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項15】ソース材料を調製する工程が、

IB族元素およびIIIA族元素を含む酸化物含有粒子を含む粉体を提供する工程と、

IB族元素および IIIA族元素を含む酸化物含有粒子を含むインクを形成する工程とを含む、請求項 1記載の、化合物膜を形成する方法。

【請求項16】前記酸化物含有粒子がIB族から選択されたCuおよびIIIA族から選択されたInまたはGaを含む、請求項1記載の、化合物膜を形成する方法。 【請求項17】前記プリカーサー膜がIB族元素とIIIA族元素との合金を含む、請求項16記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項18】IB族元素およびIIIA族元素を含む 前記酸化物含有粒子がソース材料全体に分散されている、請求項1記載の、化合物膜を形成するための方法。 【請求項19】前記酸化物含有粒子がドーパントを含む、請求項1記載の、化合物膜を形成するための方法。 【請求項20】前記ドーパントがNa、K、LiおよびCeの群から選択された元素である、請求項19記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項21】前記ソース材料がドーパントを含む、請求項1記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項22】前記化合物膜がドーパントを含む、請求項1記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項23】前記適当な材料を提供する工程が、適当な雰囲気内で前記プリカーサー膜を加熱することを含む、請求項1記載の、化合物膜を形成するための方法。 【請求項24】(a) IB族元素およびIIIA族元素を含む酸化物を含有する粒子を備えたソース材料を調製する工程と、

- (b) ベースに前記ソース材料を堆積させ、前記ソース 材料から予備的膜を形成する工程と、
- (c)適当な雰囲気内で前記予備的膜を加熱し、IB族 元素およびIIIA族元素の非酸化物を含むプリカーサ ー膜を形成する工程と、
  - (d)前記プリカーサー膜に適当な材料を提供し、IB-IIIA-VIA族元素化合物を含む膜を形成する工程とを含んでなる、電子デバイスを製造するための方法。

【請求項25】ソース材料を調製する工程が、

IB族元素およびIIIA族元素を含む酸化物含有粒子 を含む粉体を提供する工程と、

IB族元素およびIIIA族元素を含む酸化物含有粒子 50 を含むインクを形成する工程とを含む、請求項24記載

の、電子デバイスを製造するための方法。

【請求項26】前記適当な材料を提供する工程が、適当 な雰囲気内で前記プリカーサー膜を加熱することを含 む、請求項24記載の、電子デバイスを製造するための 方法。

【請求項27】(a)IB族元素およびIIIA族元素 を含む酸化物含有粒子を備えたソース材料を調製する工 程と、

- (b) ベースに前記ソース材料を堆積させ、前記ソース 材料から予備的膜を形成する工程と、
- (c) 適当な雰囲気内で前記予備的膜を加熱し、 I B族 元素およびIIIA族元素の非酸化物を含むプリカーサ 一膜を形成する工程と、
- (d) 前記プリカーサー膜に適当な材料を提供し、IB - IIIA-VIA族元素化合物を含む膜を形成する工 程とを含んでなる、ソーラー電池を製造するための方 法。

【請求項28】ソース材料を調製する工程が、

IB族元素およびIIIA族元素を含む酸化物含有粒子 を含む粉体を提供する工程と、

IB族元素およびIIIA族元素を含む酸化物含有粒子 を含むインクを形成する工程とを含む、請求項27記載 の、ソーラー電池を製造するための方法。

【請求項29】前記適当な材料を提供する工程が、適当 な雰囲気内で前記プリカーサー膜を加熱することを含 む、請求項27記載の、ソーラー電池を製造するための 方法。

【請求項30】(a)IB族元素およびIIIA族元素 ならびにIIB族元素およびIVA族元素を含む酸化物 の群から選択された 1 種以上の酸化物を含有する粒子を 含むソース材料を調製する工程と、

- (b) ベースに前記ソース材料を堆積させ、前記ソース 材料から予備的膜を形成する工程と、
- (c) 適当な雰囲気内で前記予備的膜を加熱し、前記第 1 に選択された元素に対するIB族およびIIIA族の 元素の非酸化物、および前記第2に選択された元素に対 するIIB族およびIVA族元素の非酸化物を含むプリ カーサー膜を形成する工程と、
- (d) 前記プリカーサー膜に対し、適当な材料を提供 し、前記第1に選択された元素に対するIB-IIIA -VIA族化合物、および前記第2に選択された元素に 対するIIB-IVA-VA族元素化合物から選択され た化合物を含む膜を形成する工程とを含んでなる、化合 物を形成するための方法。

【請求項31】前記ソース材料に対する前記選択された 元素の酸化物が、前記ソース材料において、約95モル %よりも多い、前記選択された元素のうちの第1元素お よび約95モル%よりも多い、前記選択された元素のう ちの第2元素を構成し、

前記プリカーサー膜に対する前記選択された元素の非酸 50 成、欠陥化学および構造に応じて決まり、これらは次に

4

化物が、前記プリカーサー膜において約95モル%より も多い、前記選択された元素のうちの第1元素および約 95モル%よりも多い、前記選択された元素のうちの第 2元素を構成する、請求項30記載の、化合物膜を形成 するための方法。

【請求項32】前記一種以上の酸化物がドーパントを含 む、請求項30記載の、化合物膜を形成するための方 法。

【請求項33】前記ソース材料がドーパントを含む、請 10 求項30記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項34】前記化合物膜がドーパントを含む、請求 項30記載の、化合物膜を形成するための方法。

【請求項35】前記適当な材料を提供する工程が、適当 な雰囲気内で前記プリカーサー膜を加熱することを含 む、請求項30記載の、化合物膜を形成するための方 法。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は国立リニューアブルエネルギー研 究所とエネルギー省との間で締結された契約番号第DE-A 20 CO2-83CH10093号による、NRELサブ契約第ZAF-5-141 42-07号に基づく米国政府のサポートによりなされたも のである。米国政府は本発明に所定の権利を有する。 [0002]

【発明の技術分野】本発明は三元以上の化合物半導体を 含む構造体を製造する方法、かかる構造体およびかかる 構造体を含む電子デバイスに関する。

[0003]

30

【発明の背景】光起電法は、ソーラー電池と称されるア クティブな電子デバイスを使用することにより、光、す なわちソーラーエネルギーを電気に直接変換することに 関連している。ソーラー電池は一般にシリコンのウェー ハ上に製造される。しかしながらシリコンをベースとす るソーラー電池を使用して発生される電気のコストは従 来方法により発生される電気のコストと比較してかなり 高い。従来の電力発生方法と競争し得る光起電を行う1 つの方法は、低コストの薄膜ソーラー電池を開発すると とである。このような開発を行うには材料の利用率の高 い、コスト的に有効な方法を用い、広い面積の基板上に ソーラー電池の吸光材料および他の材料の電子的にアク 40 ティブな層を堆積できる膜成長技術を開発しなければな らない。

【0004】効率の高い薄膜ソーラー電池の吸光層とし てIB-IIIA-VIA族元素材料の将来性は極めて 髙いと考えられている。実際に真空蒸着技術により成長 されたCu (In、Ga) Se<sub>2</sub> の吸光膜により17% 以上の変換効率を有する比較的髙い効率の薄膜デバイス が既に製造されている。

【0005】IB-IIIA-VIA族元素化合物の膜 の電気的性質および光学的性質は、それらの化学的組

膜成長技術およびパラメータと多いに関連している。これまでIB-IIIA-VIA族元素化合物半導体の膜を成長させるのに使用されてきた堆積技術は種々ある。しかしながらソーラー電池のようなアクティブな電子デバイスを製造するのに必要な良好な光-電子的性質および構造的性質を有する材料を得ることが重要である。

[0006] IB-IIIA-VIA族元素吸光膜に基づくソーラー電池では、吸光層内のかなりの量の二元層、例えばIIIA-VIA族元素化合物、特にIB-VIA族元素化合物が一般に化合物の電子的性質を低下させ、よってソーラー電池の特性を低下させている。更に薄膜ソーラー電池構造体において、粒径が少なくとも約0.5マイクロメータに等しい柱状粒子を有する吸光材料を設けることが好ましいと見なされている。更に、商業的に可能となるには、使用される堆積技術は低コストの機器およびプロセスを使って面積が、例えば数平方フィートの極めて広い基板上に、比較的均一な組成を有する層を堆積できなければならない。

【0007】IB-IIIA-VIA族元素の薄膜の重要な組成パラメータとしては、IIIA族元素(単数または複数)のそル比が挙げられる。このモル比は一般にI/III比と称される。一般にCuを含むIB-IIIA-VIA族元素吸光材に対するI/IIIモル比の許容可能な範囲は約0.8~1.0であるが、Naのようなドーパントによるドーピングを行う所定のケースではこの比は約0.6まで低下し得る。このI/III比が吸光膜の任意の部分で1.0を越えると、抵抗率の低いIB-VIA族元素の層は、一般に析出し、デバイスの性能を低下させる。

【0008】ソーラー電池を製造するための比較的良好な質のIBーIIIAーVIA族元素の膜を形成できる1つの技術として、加熱した基板にIB族元素と、IIIA族元素と、VIA族元素を共蒸着させる方法がある。プロス他による批評論文(「薄膜ソーラー電池」、光起電法における進歩、第3巻、第3~24ページ、1995年)において、プロス他によって記載されているように、この技術における薄膜成長は高真空チャンバ内で行われ、膜の全I/III比を許容可能な範囲内に維持するために、IB族元素およびIIIA族元素の蒸発 40レートを注意深く制御している。

[0009] しかしながら、大面積の膜を低コストで製造することに、この蒸着方法を容易に適合させることはできない。その主たる理由は、大面積の基板に蒸着により均一に堆積することが困難であり、真空機器のコストが高いからである。

6

セスにおいて、これら成分を互いに反応させ、および/ または反応性雰囲気と反応させる2段階プロセスがあ る。1986年にヴァイジェイ・K・カプール他に発行 された米国特許第4,581,108号、1989年にジェーム ズ・H・エルマー他に発行された米国特許第4,798,660 号、および1991年にビューレント・M・ベイソール 他に発行された米国特許第5,028,274号は、基板に【B 族元素およびIIIA族元素を電着し、その後、セレン 化または硫化する方法、基板にCu層およびIn層をD Cマグネトロンでスパッタリングし、その後セレン化す る方法、および、あらかじめTeの薄膜でコーティング された基板にIB族元素およびIIIA族元素を堆積 し、その後セレン化または硫化する方法をそれぞれ示し ている。セレン化または硫化熱処理工程前に基板に堆積 された初期の層は、一般にプリカーサー膜または層と称 されている。

【0011】との2段プロセスではブリカーサー膜調製のためにIB族元素およびIIIA族元素を含む個々の層を堆積するのに、広面積マグネトロンスパッタリング技術を使用できる。例えばCuInSe2を成長させるケースでは、加熱されていない基板上にCu層およびIn層をスパッタリングで堆積させ、次にこの結果得られたブリカーサーを、米国特許第4,798,660号および同第5,028,274号に示されているように、高温でH2SeガスまたはSe蒸気内でセレン化することができる。

【0012】 IB-IIIA-VIA族元素の膜を成長させるのに使用される技術は、最終膜で全体のI/II I比を約0.80~1.0の許容範囲内にするという代表的な目的をもって、堆積プロセス中に材料の組成を厳格に制御しなければならない。光起電モジュールを大量生産するには、広い面積の基板にわたってこの比を均一とする必要がある。従って、IB族元素と複数または単数のIIIA族元素を含む連続的な層の堆積を行う2段プロセスでは、堆積される各層の均一性および厚みを制御しなければならない。

【0013】 I/III比が1.0を越えると、例えば IB-IIIA-VIA族元素化合物層(とこでIB族 元素はCuである)において、例えばCuと硫化物、セレン化物またはテルル化物相の分離が生じる。これら相を含む層は抵抗率が低く、一般にアクティブデバイスの製造には使用されない。しかしながらこれらCuを多く含む層は構造上の特性が良好であり、大きい粒径を有する。IB-IIIA-VIA族元素材料の構造上の性質とそれらの組成との関係は、成長中の膜の構造上の性質を改善するよう、膜成長プロセス中にI/III比を1.0よりも大きくするよう意図的に増加し、次に堆積プロセスが終了するまで許容可能な範囲に戻すようこの比を減少させることにより、特に共蒸着方法において有利に使用することができる。かかる方法によって成長された時は粒径が大きく 電子的な性質が良好であること

が多い。従って、最終膜内の全体の比が0.8~1.0の 範囲内に収まるよう、IB-IIIA-VIA族元素化 合物の堆積および成長中に【/【【】上比を変えることが 一般に許容される。

【0014】IB-IIIA-VIA族元素化合物で は、膜全体にわたり【/【【】比を均一にし、制御する ことが重要であるので、これまで堆積方法前に材料内の この比を固定し、この材料を使って形成された薄膜内に この比の固定された組成物を移動させる試みがなされて 使用してIB-IIIA-VIA族元素化合物膜を調製 するかかる試みとして基板上に層をスクリーンプリント し、これら層を化合物に変換する方法があった。T・ア リタ他は1988年刊行物(第20回IEEE PV 専 門家会議、1988年、1650ページ) において、 1:1:2の組成比で純粋なCu、InおよびSe粉末 を混合することにより初期材料を形成し、これら粉末を ボールミル内で微粉砕し、スクリーンプリント可能なべ ーストを形成し、このベーストを基板上にスクリーンプ リントし、このブリカーサー膜を焼結し、化合物層を形 20 成するスクリーンプリント技術を述べている。粉末を微 粉砕する工程は粒径を減少するように溶剤、例えば水ま たはエチレングリコールモノフェニールエーテル内で行 われ、ペーストはプロピレングリコールバインダを使っ て行われた。ペースト材料はスクリーンプリント方法に より髙温の珪酸ホウ素ガラス基板上に堆積され、膜を形 成した。堆積後の処理工程は700℃の窒素ガス内で膜 をアニールし、基板上に化合物膜を形成することによっ て行われた。

【0015】この結果得られた化合物の光起電特性を評 30 価するために、上記粉末微粉砕工程および焼結工程から 得られた材料から厚いペレットを製造し、これらペレッ ト上にソーラー電池を製造した。これらデバイスでは、 効率が約1%にすぎないことが報告された。700℃の 焼結温度は極めて高温であり、かかる高温は蒸発により Inの喪失を生じさせると予想される。また、このよう な高温は低コストのソーラー電池構造体で使用されるソ ーダ-石灰ガラス基板も変形させるであろう。

【0016】スクリーンプリント方法によって堆積され たСиІпЅе₂の薄膜は、ベルギーのゲントステート ユニバーシティの研究グループによっても報告されてい る。A・ベルベート他は、1989年刊行物(第9回ヨ ーロッパコミュニティPVソーラーエネルギー会議、1 989年、第480ページ) において、T・アリタ他の 研究に言及し、インジウム粉末は酸化しやすく、最終膜 内に好ましくない相、例えばIn(OH)。またはIn 20。を生じさせることを示唆した。従って、ゲントユ ニバーシティの研究グループの技術は、CuInSe₂ インゴットを粉砕することにより、初期材料としてCu InSez粉末を形成する工程と、ボールミル内でCu 50 ルコパイライトタイプの化合物を得るためにカルコゲン

8

InSea粉末を微粉砕する工程と、過剰のSe粉末お よびその他の薬剤、例えば1,2-プロパンジオールを 配合物内に添加し、スクリーンプリント可能なベースト を調製する工程と、珪酸ホウ素およびアルミナ基板上に 層をスクリーンプリントする工程と、(500℃よりも 髙い温度で)プリントした層を髙温焼結し、化合物膜を 形成する工程とを使用している。この方法における問題 は、CuInSe₂膜を形成するための適当な焼結助 剤、すなわち融剤を探すととである。検討した多数の融 いる。あらかじめ固定された組成物と共に、ある材料を 10 剤のうちでも、粒成長にはセレン化銅が最良であり、と の相を含む膜は I / I I I 比が 1.0 よりも大きいの で、アクティブデバイスの製造には使用できなかった。 【0017】より最近になって、ゲントユニバーシティ のグループは融剤として比較的融点が低い(約400 °C) の(化合物であるC u T 1 S e ₂ を用いて実験を行っ た。彼らの1994年の刊行物(第12回欧州PVソー ラーエネルギー会議、1994年、第604ページ)で は、M・カステレイン他は、CuInSe2ペーストの 配合物内でCuTISe₂を使用し、許容可能な範囲内 の I / I I I 比を有する膜において粒が成長することを 実証した。しかしながら、この結果得られる層上で製造 されるソーラー電池も依然として変換効率が約1%でし かなく、不良であった。とのプロセスで使用される60 0℃を越える焼結温度も低コストのガラス基板に対して 高い温度であった。

> 【0018】セレン化雰囲気または硫化雰囲気内での反 応により、IB-IIIA族元素酸化物の膜をIB-I I I A族元素のセレン化物層または硫化物層に変換する ことも研究済みである。S・ウェンおよびM・コシヴェ ラ (応用物理ジャーナル、第74巻、第2046ペー ジ、1993年) およびM·E·ベックおよびM・コシ ヴェラ (固体薄膜、第272巻、第71ページ、199 6年)は、最初に硝酸インジウムおよび硝酸銅を含む水 溶液をスプレー熱分解することにより、基板上に銅ーイ ンジウム酸化物の膜を形成し、その後、この膜を400 ~450℃で12時間までの間でセレン蒸気と反応さ せ、СиІпЅе₂を形成した。かれらは材料利用率が 12.5~35%であること、およびサンプルのセレン 化中にInが若干喪失することを観察した。pタイプの 膜の抵抗率は $1\sim10$ オームcmであった。明らかにこ れら層上にはソーラー電池は製造されない。抵抗率は低 く、このような特殊な技術による大規模な膜の堆積に対 しては材料利用率は悪い。反応時間も実施が不可能とな るほど長い。更に重要なことに、著者がレポートしてい るように、I/III比の制御も極めて良好とは言えな

【0019】1995年、T・ワダ他に発行された米国 特許第5,445,847号には酸化物膜をカルコパイライト層 に変換することも報告されている。これら研究者は、カ の存在下でIB族元素金属およびIIIA族元素金属の 2つのスタックされた層を熱処理する製造方法では、得 られる化合物において、I/III比に偏差が生じ、組 成自身は常に微視的に一定であるとは言えないという問 題があることを示唆している。これら研究者はIIIA 族元素金属の低融点温度に言及することにより、自分た ちの見解を説明している。これら研究者はIB族元素金 属およびIIIA族元素金属のラミネートされた薄膜 を、例えばセレンまたは硫黄を含むカルコゲン雰囲気下 で処理または熱と共にカルコゲンを含むガス状のH。S e、CS2またはH2Sによって処理すると、Ill族 元素金属の膜が溶融状態になり、かなりの数の液滴が形 成され、ヘテロジニアスな層が生じることを示唆してい る。との問題の対応策として、ワダ他は金属層の代わり に融点の高い I B - I I I A族元素酸化物の組成物を使 用した。彼らはVIA族元素を含む還元雰囲気下の熱処 理温度からはIB-IIIA族元素酸化物の組成物は溶 融せず、微視的規模で初期の組成を維持できると結論づ けている。かれちのレポートしたプロセスでは、VIA 族元素(単数または複数)を含む還元雰囲気内で酸化組 成物内に含まれる酸素原子を除去し、同時に単一操作の 一部としてこれら酸素原子をVⅠA族元素(単数または 複数)の原子に置換し、IIIA族元素金属が溶融する のを防止している。このようにしてカルコパイライトタ イブの化合物を合成している。

9

【0020】より最近では、同じ研究グループはスパッタリングにより堆積された IB-IIIA族元素酸化物の層内にドーパントをドーピングし、これら層をセレン化により IB-IIIA-VIA族元素化合物に変換する方法を述べている(1998年3月17日にT.ネガ 30ミ他に発行された米国特許第5,728,231号)。

【0021】 IB族元素/IIIA族元素金属スタック または I B - I I I A 族元素合金層をセレン化または硫 化を行う2段プロセスは、デバイスアブリケーション用 の高品質のIB-IIIA-VIA族元素化合物を生じ させるプロセスとして知られている。しかしながらIB - | | | | A - V | A 族元素の膜を大規模に堆積するの に、との2段プロセスを使用する上での課題は、大面積 基板上のI/III比を制御することである。米国特許 第4,581,108号では、ガラス/Mo(Moでコーティン グされたガラス) 基板上にCu層およびIn層を堆積す るのに、例えば電着方法を使用している。この結果得ら れるCu/Inスタック層を、次にセレン化し、CuI nSe2化合物層を得る。かかる技術において、広い基 板にわたってCu/In比を制御できるようにするに は、Cu層およびIn層の個々の厚みを制御することが 必要であるが、とのような制御を電気メッキ方法によっ て広い面積にわたって行うことは困難である。米国特許 第4,798,660号および同第5,028,274号はガラス/Mo基 板上にCu/In合金膜を形成するCu層およびIn層 を堆積するのにマグネトロンスパッタリング法または蒸着法を使用している。次にこれら合金膜をセレン化し、所望するCuInSe2化合物を形成する。このマグネトロンスパッタリング技術は広い面積の堆積に良好に適しているが、広い面積の基板上で固定されたCu/ln比を保証するには、この技術も厳密に制御する必要がある。よってこの技術もコストが極めて高い。

【0022】(SERIサブ契約第XL-4-03125-1による ポリソーラーインコーポレイテッドによる)1987年 2月の最終技術報告書、「低コスト技術による2セレン 化銅インジウム膜の堆積」において、研究者はC u - I n 合金層を形成し、これら金属合金をセレン化し、C u InSe₂を形成するのに(酸素を含む)Cu-In化 合物膜をどのように熱還元しようとしたかを説明してい る。かれらは均一なC u 膜を堆積するために溶液状の銅 化合物を基板に塗布しなければならないという前提でス タートした。従って、CuOおよびCu2 Oは水に不溶 性であるので、かれらはCu2Oを使用し、水酸化アン モニウムの溶液を形成した。InzOsは不溶性である ので、この溶液内でコロイド状に懸濁状態となった。次 にこの混合物を基板に載せ、550℃の基板温度で水素 流内で化学的還元を実行した。プロセスパラメータを最 適にすることにより、均一なCu-In膜が得られたと 報告されている。しかしながら、すべてのケースで膜内 のIn量は予想値よりも低く、プロセス中にInが失わ れたことを示していた。更にCu2 〇のアンモニア溶液 は数日の期間にわたって不安定であることが判った。従 って、研究者はこの処理方法を中断したと報告してい る。

【0023】上記研究者たちはメタノール内にCu(N O<sub>3</sub>)<sub>2</sub> および In (NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> を溶解し、この溶液を 基板に堆積させる別の実験について報告している。基板 を乾燥後、550℃の水素雰囲気内で基板をアニール し、Cu-In膜を得た。このようにして得られた膜は In酸化物およびInの蒸発に起因し、Inが不足して いることも判った。従って、研究者は処理後のCu/I n比が1.0に近い膜が得られるように初期化学量をI nのより多い値に調節した。次にH2+H2Seガス混 合物内でCu-In膜をセレン化し、Cu-In-Se 膜を得た。結論として、研究者は開発しようと試みた技 40 術には2つの主な問題があることを指摘した。すなわち 組成が一様ではなく、かつ抵抗率の値を再現できないと いう問題を指摘した。これら問題はIB-IIIA-V IA族元素の堆積技術において、制御しなければならな い最も重要なパラメータのうちの2つであることに留意 すべきである。こうして製造される吸光材料に形成され るソーラー電池は、極めて微弱な光応答しか示さず、か つ1%未満の効率しか示さない。

【0024】上記再調査が示すように、良好な組成の制御性および均一性を備えた、広い面積の基板上にIB-

ⅠⅠⅠA-VIA族元素およびそれに関連する化合物の 膜を提供する技術が求められている。また、アクティブ な電子デバイス、例えば変換効率が10%に近いか、ま たはそれ以上のソーラー電池の製造に適するような、優 れた電子的性質を備えたかかる化合物膜も望まれてい る。

[0025]

【発明の概要】本発明によれば、化合物膜を形成するた めの方法は、ソース材料を調製する工程と、ベースに前 記ソース材料を堆積させ、前記ソース材料から予備的膜 を形成する工程と、適当な雰囲気内で前記予備的膜を加 熱し、プリカーサー膜を形成する工程と、前記プリカー サー膜に適当な材料を提供し、化合物膜を形成する工程 とを備える。上記ソース材料はIB及びIIIA族元素 を含む酸化物含有粒子を含んでなる。上記ブリカーサー 膜は、非酸化物IB及びIIIA族元素を含んでなる。 上記化合物膜は、IB-IIIA-VIA族化合物を含 んでなる。

【0026】適当な材料を提供する工程は適当な雰囲気 内でプリカーサー膜を加熱する工程を含んでもよい。酸 20 化物はソース材料内に約95モル%より多い I B族元素 および約95モル%より多いIIIA族元素を構成でき る。同様に、非酸化物はプリカーサー膜内に約95モル %より多い [ B族元素および約95モル%より多い [ ] IA族元素を構成できる。ソース材料におけるIIIA 族元素に対する I B族元素のモル比は、約0.6より大 であって、約1.0よりも小さくできるか、または1.0 よりも実質的に大きくてもよく、この場合、化合物膜に おけるこの比は、約0.6よりも大であって、約1.0よ りも小さくできる。ソース材料は粉体状の粒子からイン クとして調製できる。これら酸化物を含む粒子は、化合 物膜と同じようにドーパントを含むことができる。本方 法では、適当な置換物を使ってIIB-IVA-VA族 元素化合物を含む化合物膜を置換できる。またこの方法 は、ソーラー電池および他の電子デバイスの製造にも適 用できる。

【0027】次の詳細な説明および添付図面から本発明 の上記およびそれ以外の特徴および利点が明らかとなろ う。図面および詳細な説明では、番号は本発明の種々の 号は同様な特徴を示す。

[0028]

【発明の実施の形態】図1には、従来のIB-IIIA -VIA族元素化合物ソーラー電池の代表的な一般構造 だけでなく、本発明により製造されたソーラー電池の代 表的な一般構造も示されている。とのデバイスは、例え ばガラス材料から構成されたサブ層10を含む基板に製 造される。例えばモリブデン(Mo)から製造される導 電層11上にpタイプの吸光膜12が堆積され、との吸 光膜12はソーラー電池に対するバックオーミック接点 50  $_2$  、(ここで、 $0 \le x \le 1$  および $0 \le y \le 1$  である)で

12

として働き、基板のサブ層に対するコーティングとなっ ている。サブ層10およびそのコーティング11を共に 基板として見なすことができる。

【0029】pタイプの吸光膜12上にnタイプの透明 ウィンドー層13が形成されており、このウィンドー層 13を通して放射線がデバイスに入射する。必要であれ ば、このウィンドー層13上にわたって金属グリッドフ ィンガーパターン14を堆積することにより、ソーラー 電池が完成される。最も一般的に使用されるIB-II IA-VIA族元素のpタイプ吸光膜12は、CuIn ı - x Gax Se<sub>2 (1-у)</sub> S<sub>2 y</sub> (ととで、0≦х ≤1かつ0≤y≤1である)の一般化学式によって表示 できる。このグループの化合物はCu(In、Ga) (Se、S)2の一般化学式によっても表示される。

【0030】本明細書に記載する代表的な特定化合物の 成分元素は、CRCプレスインコーポレーションによっ て発行された1991年~1992年の第72版の、化 学および物理学CRCハンドブック内、例えばその表紙 の裏側の表に示されているように、ケミカルアブストラ クトサービス (CAS) によって定義される周期率表の コラムの表記法に従って分類する。

【0031】図1に示されるデバイスのコンポーネント を提供するのに、種々の方法によって堆積される種々の 材料を使用できる。例えば基板のサブ層10は剛性また は可撓性のいずれかでよく、導電性でも絶縁性でもよ い。使用できるサブ層10の材料としては、絶縁サブ 層、例えばガラス、アルミナ、マイカまたはポリイミド 材料、もしくは導電性材料、例えばモリブデン(M o)、タングステン(W)、タンタル(Ta)、チタン (Ti)、アルミ (Al)、ニッケル (Ni)、グラフ ァイトおよびステンレススチールのシートまたは可撓性 ホイルが挙げられるが、これらに限定されるものではな

【0032】導電性層またはコーティング11はMo (好ましい材料である)、W、Ta、Ti、金(Au) およびそれらの窒化物、ホウ化物、炭化物またはリン化 物のような、IB-IIIA-VIA族元素半導体吸光 膜12に対して良好なオーミック接触をする導電性材料 から製造される。実際には、この導電性層11はこれら 特徴を示し、図面および詳細な説明にわたって同様な番 40 材料の2つ以上の層から構成できる。サブ層10が半導 体吸光膜12に対して良好なオーミック接触を行う導電 性材料である場合、導電層11は不要である。

【0033】本発明の原理を使って堆積できるIB-I IIA-VIA族元素半導体吸光膜12の材料は銅(C u)、銀(Ag)、アルミ(A1)、ガリウム(G a)、インジウム(In)、タリウム(T1)およびそ れら合金の三元以上のセレン化物、硫化物およびテルル 化物から成る群から選択される。吸光膜12の層に好ま しい材料は、Culn<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>Se<sub>2(1-y)</sub>S ある。この層はその電子的性質を高めるために、更にカリウム(K)、ナトリウム(Na)、リチウム(Li)、リン(P)、ヒ素(As)アンチモニー(Sb) およびビスマス(Bi)のようなドーパントを含んでもよい。

【0034】ウィンドー層13はCd(Zn)Sおよび ZnSeのようなカドミウム(Cd)化合物、亜鉛(Z n) 化合物および硫黄(S) 化合物、またはセレン(S e) 化合物のような、一般にソーラー電池で使用される 透明半導体材料、またはZnO、スタン酸亜鉛、酸化イ ンジウム錫および酸化錫のような透明導電性酸化物から 成る1つ以上の層を有する。デバイス性能を最良にする ために種々の層をベア状にすることもできる。最適なウ ィンドー材料として可能性のある構造は、Cd(Zn) S/TCO、ZnSe/TCO、セレン化In (Ga) /TCO、硫化In(Ga)/TCOおよび酸化In (Ga) /TCO(ととで、TCOはZnO、酸化イン ジウム錫および酸化錫のような透明な導電性酸化物から 成る1つ以上の層を示す)を含むが、これらに限定され るものではない。ウィンドー層13の材料は当業者に周 20 知の種々の技術によって堆積できる。従来理解されてい るように、Cd (Zn) Sおよび In (Ga) のような 表記は純粋なCdSから純粋なZnSまでのすべての組 成物および純粋なInから純粋なGaまでのすべての組 成物をそれぞれ意味する。

【0035】ウィンドー層13によって導入される直列抵抗を減少するために、デバイス構造にフィンガーパターン14を堆積することができる。狭いセルを使用するモジュール構造では、フィンガーパターン14のためのニーズはない。完成したソーラー電池の効率を更に改善するためにウィンドー層13上に反射防止コーティング(図示せず)を堆積することもできる。

【0036】図1のIB-IIIA-VIA族元素吸光膜12の好ましい電気タイプはp型であり、ウィンドー層13の好ましいタイプはn型である。しかしながら、n型の吸光剤およびp型のウィンドー層を使用することも可能である。図1の好ましいデバイス構造は一般によるでする。例えばガラス材料から成る透明基板上にまずウィンドー層を堆積させ、次にIB-IIIA-VIA族元素化合物の吸光膜を堆積し、最後に導電層によるデバイスへのバックオーミックコンタクトを形成することにより、スーパーストレートタイプの構造体を構成することもできる。このスーパーストレートタイプの構造では透明スーパーストレート面からデバイスへ太陽エネルギー、すなわち太陽光が入射する。

[0037] 図2は、IB-IIIA-VIA族元素の 化合物の膜を堆積するためのプロセス21の一般的工程 を示し、このプロセスでは、膜堆積前にソース材料23 内に所望するI/III比を固定し、この固定した組成 50 1 /

物をまず予備的膜25に移行させ、次にIB-IIIA-VIA族元素の化合物膜29を形成するのに使用されるブリカーサー膜27へ移行する。開始材料20は膜状の選択された基板上に堆積するのに適するよう、開始材料20を処理する予備的堆積処理工程22で使用される最初の材料である。予備的堆積処理工程22の結果、ソース材料23は膜堆積工程24により、予備的膜25の形態をした基板に移行できる。例えばこの膜堆積は乾燥を含んでもよい。還元工程26による後堆積処理によりブリカーサー膜27が形成される。例えばこの処理は、還元アスペクト前に予備的な膜25をアニールするよう、高温の熱を加えることを含んでもよい。族元素を提供する、ここではVIA族元素を提供する処理工程28により、ブリカーサー膜27は最終のIB-IIIA-VIA族元素化合物の膜29へ変換される。

【0038】図2を参照すると、本発明の開始材料20 の好ましい形態は粉体である。かかる粉体の組成は図3 に略図で示されている。図3では、開始材料20はIB - IIIA族元素の酸化物を含む粒子31、IB族元素 の酸化物の粒子32およびIIIA族元素の酸化物の粒 子33を含む。粒子31のIB-IIIA族元素の酸化 物相はCu2 In2 O5、CuGa2 O4 およびCuG a0zを含んでもよいが、これらに限定されるものでは ない。粒子32のIB族元素の酸化物相は、Cu2O、 CuOおよびCu4Osを含んでもよいが、これらに限 定されるものではない。粒子33のIIIA族元素の酸 化物相はIn2Os、Ga2Os およびGaInOs を 含むことができるが、これらに限定されるものではな い。IB-IIIA族元素の酸化物を含む粒子31はI B-IIIA族元素の酸化物相の他にIIIA族元素の 酸化物相またはIB族元素の酸化物相も含む。しかしな がら、IB-IIIA族元素の酸化物を含む粒子31に おけるI/III比を固定し、あらかじめ既知とするこ と、および粉体20内のI/III比全体を固定し、既 知とすることが重要である。

【0039】図2を参照すると、堆積後処理26における還元は予備的膜25における酸化物の化学的還元を行う。この堆積後処理26の結果、実質的にIB-III A族元素合金およびIB族元素相および/またはIII 40 A族元素相から成るブリカーサー膜27が形成される。 VIA族元素を提供する処理工程28はブリカーサー膜27と1つ以上のVIA族元素との反応を実行し、IB-IIIA-VIA族元素化合物の膜29を形成する。 【0040】図3を参照すると、好ましいIB族元素は Cuであり、好ましいIIIA族元素はIIIAが公Gaである。酸化物粒子31、32、33は一般に粒径(最大寸法にわたって)約0.001 $\mu$ m~1000 $\mu$ mの範囲に広がることができ、好ましい範囲は約0.001~20 $\mu$ mの範囲に広がることができ、好ましい範囲は約0.001~20 $\mu$ mの方法で得ることができる。これら技術として

は、バルク材料を機械的にグラインドする技術、溶融体 を霧化またはスピニングする技術、不活性または反応性 ガスを濃縮する技術、アークプラズマ技術、電解技術、 沈殿方法およびスプレー熱分解技術が挙げられるが、と れらに限定されるものではない。本発明で使用される粉 体の調製にはナノ粒子の発生に使用される化学的技術も 適用できる。

【0041】図4~10は、本発明に係わるプロセスを 略図で示す。図4はインクを形成する工程として液体と 混合される開始材料粉体20を略図で示す。 この図はフ ラスコ42から粉体20を含むビーカー44へ液体40 を注入するように略図で示されている。この工程は図2 に番号22で示される予備的堆積処理の一部となってい る。

【0042】図5は、インク形成のために微粉砕加工を 受ける粉体を含む液体を略図で示す。この工程は開始材 料の粒径を減少し、分散液を形成するための、図2に番 号22で示された予備的堆積処理の一部でもある。この 工程はミル50を通過するように粉体を含む液体46を 流すことによって達成されるように示されている。ミル 50はコンパートメント52を含み、このコンパートメ ント内にて容器を回転またはシェイクすることにより、 髙速度で、硬質材料、例えばセラミック材料から構成さ れたボール54が回転またはシェイクされている。この 粉体を含む液体46は回転またはシェイク中のボールと 共にコンパートメントを通過し、ボールの作用により粉 体が微粉砕され、分散される。とうして形成されたイン ク56はミルの出力ポート58から容器60内へ小出し される。このインク56は図2において番号23で表示 されるソース材料である。

[0043]図6は、膜状の基板62上に堆積されるイ ンク56を略図で示す。当然ながらこの図は、図2にお いて番号24で示される膜堆積を示し、この結果、基板 上に、図2において番号25で示される予備的膜が形成 される。膜堆積の一部として、熱を加えることにより乾 燥を行ってもよい。このことは、過熱されたプレート6 4上に設けられた基板上の予備的膜と共に、図7に示さ

【0044】図8は、番号26で表示された還元工程に よる堆積後処理の一部として、膜をアニールするために 髙温を受けている基板62上の乾燥した予備的膜25を 略図で示している。

【0045】図9は、IB-IIIA族元素合金および I B族元素相、および/または I I I A族元素相を含む プリカーサー膜を形成するために、酸化物還元雰囲気6 **5および熱を受けている、上部にアニールされた予備的** 膜が形成された基板62を略図で示している。 この工程 は、図2における番号26で表示された還元工程による 堆積後処理において実行され、この結果、図2における 番号27で表示されるプリカーサー膜が形成される。

16

【0046】図10は、上部にプリカーサー膜が設けら れた基板62を略図で示し、この基板62は、図2にお ける番号28で表示されたVIA族元素を提供する処理 工程に対応する、熱の印加を伴う、VIA族元素を含む 蒸気を有する雰囲気66を受け、図2において番号29 で表示される化合物膜のようなIB-IIIA-VIA 族元素化合物の膜を基板上に形成する。

【0047】再度、図2および4~10を参照すると、 上記のような予備的堆積処理22は開始材料20の微粉 10 砕を行う。この粉砕は液体媒体、例えば水、アルコール またはその他の有機液体内で実行できるし、また乾燥状 態で行うこともできる。この粉砕工程の目的は開始材料 20を構成する粒子の粒径を減少するためである。この 工程は、成長すべき膜を微視的規模で均一にする上で重 要である。粒径は成長すべき膜の膜厚よりも小さくしな ければならず、好ましくは2.0μmより小とすべきで ある。この粒径はグループ内の粒子の実質的にすべてが 所定の粒径以下となるように保証するのに使用される標 準的な粒径分析技術、例えば光散乱分析法によって測定 できる。この技術は、この粒径を越える粒子が1%より も少ないこと示すことが好ましいが、5%より少なくて も許容し得る。との粒径は一般に粒子の表面上の2点間 で引くことができる最長の直線長さと見なすことができ る。予備的堆積処理22の結果として得られるソース材 料23は、ペースト状、インク状または乾燥粉状でよ 45

【0048】開始材料の粉体20の粒径が既に小さけれ は、この微粉砕プロセスは不要とすることができる。ま た、開始材料20の種々の成分を別々に粉砕し、ソース 30 材料23を形成する際に、微粉砕済み成分を混合すると とも可能である。例えば、I-III族元素の酸化物を 含む粒子31およびIIIA族元素の酸化物の粒子33 しか有しない開始材料に対しては、各々の粉体を調製 し、別個のインクを形成するように微粉砕してもよい。 次に、とれらインクを混合し、図2のソース材料23を 形成してもよい。

【0049】ソース材料23は更に電気的ドーパントを 含んでいてもよい。これらドーパントは、例えば開始材 料から生じるものでもよく、図3の混合物と同じような 混合物の1つ以上の別個のタイプの粒子成分として存在 していてもよいし、また他の粒子成分の付加的構成成分 として混合されてもよい。従って、当然ながら1つの方 法として、これらドーパントはドーパント元素の酸化物 または他の化合物の付加的粉体として含まれてもよい し、またインクの溶剤に溶解していてもよい。これらド ーパントはプロセスの他のポイントにおいて、IB-I ⅠⅠA-VIA族元素化合物の膜内に混入するよう添加 してもよい。例えば予備的膜25またはプリカーサー膜 27の上にこれらドーパントを堆積させてもよい。IA 族元素および/またはVA族元素は、一般にIB-II

IA-VIA族元素化合物の膜に対するかかるドーパン トとして働くことができる。

17

【0050】図2を参照すると、基板上にソース材料2 3を堆積することにより、予備的膜25を得る。基板は 膜堆積工程24により膜状とされた、サブ層とコーティ ング層から成る2層の基板でよい。この膜堆積工程24 に対しては種々の技術を使用できる。ベースト状のソー ス材料23に対しては、スクリーンプリント技術を使用 できる。ソース材料23がインクまたはペイント状であ ラビア印刷、スタンプ印刷、ドクターブレーディングま たはカップコーティング、インクライティングおよびカ ーテンコーティングによるペインティングのように、当 業者に公知の種々の湿式堆積技術を使用できる。ソース 材料23が乾燥粉体状である場合、静電塗装を含む塗装 のような乾燥粉体コーティング方法を使って基板にソー ス材料をコーティングできる。予備的膜25は0.5μ m以上であり、かつ20μm以下の厚みを有するべきで あり、好ましい厚みの範囲は1.0μm以上で、かつ6 μm以下であり、この予備的膜は還元処理工程26によ 20 る堆積後の化学的還元のために、との膜を乾燥し、溶融 し、または他の方法で調製するように熱処理を施しても よい。例えば図示するように、図7には図2の膜堆積工 程24の一部として熱による乾燥が示されている。

【0051】重要な特徴は、ソース材料23におけるI / | | | 比を固定し、比較的均一にしたことである。基 板に予備的膜25を堆積するのにソース材料を使用する と、基板のサイズまたは予備的膜25の厚みの均一性と は無関係に、比較的均一に予備的膜25内へ、ほぼ一定 の1/111比が直接移行し、プリカーサー膜27のみ ならず IB-IIIA-VIA族元素の化合物の膜29 内でも、ほぼ一定の比が維持される。

[0052] このような結果を促進するには、IB族元 素およびIIIA族元素の酸化物を含む材料の存在量を 開始材料20内で最大にすることが有利である。100 %の目標を達成するには、かかる酸化物は開始材料内の IB族元素およびIIIA族元素の含有量の各々の少な くとも95% (モル%)とすることが好ましい。他方、 IB族元素およびIIIA族元素の酸化物を、結果とし て得られるプリカーサー膜27内で最小にすることは、 この結果を促進することにも関連している。 プリカーサ ー膜27はIB-IIIA族元素合金およびIIIA族 元素相および/または I B族元素相を含んでいなければ ならない。100%の目標を達成するには、かかる合金 または元素相はプリカーサー膜内の I B族元素および I I 1 A族元素含有量の各々の少なくとも99%、確実に は少なくとも95%(モル%)であることが好ましい。 【0053】依然として図2を参照すると、堆積後、予 備的膜25は堆積後処理26内で行われる化学的還元を 受け、ブリカーサー膜27が形成される。この堆積後処 50

理としては大気圧での炉を使ったアニーリング状の熱処 理、低圧または高圧でのアニーリング、プラズマ内での アニーリング、髙速熱アニーリング、マイクロウェーブ または誘導加熱またはレーザーアニーリングが挙げられ る。堆積後処理26が1回の熱処理工程しか含まない場 合、その雰囲気は予備的膜25内に存在する酸化物粒子 から酸素を除くことができる還元剤を含むことが重要で あり、または堆積後処理26が2回以上の熱処理を含む 場合、最終熱処理の雰囲気は予備的膜25内に存在する る場合、スプレー、ブラシ、ローラーまたはパッド、グ 10 酸化物粒子から酸素を除くことができる還元剤を含むこ とが重要である。かかる還元剤としては水素(H₂)、 一酸化炭素(CO)およびメタン(CH4)が挙げられ るが、これらに限定されるものではない。この雰囲気は 更に、窒素(N2)、アルゴン(Ar)およびヘリウム (He) のような不活性ガスを含んでもよいが、予備的 膜25内の酸化物の還元を阻害したり、IB族元素材料 およびIIIA族元素材料の合金(非酸化物)または元 素相から実質的に構成されるプリカーサー膜27の形成 を阻害するような化学的種は含んではならない。例えば との雰囲気は硫黄およびセレンのようなVIA族元素の いずれかを含んではならない。雰囲気中にこれら元素が 存在した場合、セレン化物および硫化物相が形成され、 この相によりデバイス製造に適した電気的性質および構 造的性質を有することができなくなるからである。

【0054】堆積後処理26から得られるプリカーサー 膜27は、合金状または元素状のIB族元素およびII IA族元素の金属相から実質的に成る。このプリカーサ ー膜27はIB族元素、IIIA族元素およびIB族元 素とIIIA族元素との合金を含むことができる。これ ら合金相はCuIn、CuIn2、Cule Ing、C us In4, Cu7 In3, Cu11 Ins, CuGa 2、Cu。Ga2 およびそれらの合金を含むが、これら のみに限定されるものではない。

【0055】VI族元素を提供する処理工程28は、熱 を加えた状態でのプリカーサー膜27とVI族元素、例 えばS、SeまたはTeとの反応を行う。反応をするた めのVIA族元素はガス相を通して供給できるし、また プリカーサー膜27に堆積させ、熱を加えた状態でこの 膜と反応させてもよい。セレン化物を成長させる場合、 アニール雰囲気はH<sub>2</sub>Se、(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Se、(C<sub>2</sub> H<sub>5</sub>)。SeまたはSeの蒸気を含んでもよい。硫化物 を成長させる場合、H2S、CS2またはSの蒸気を使 用できる。硫化セレン化層に対してはアニール雰囲気内 でSを含む種とSeを含む種との混合物を使用すること ができ、また、あるタイプのVIA族元素、例えばSe をブリカーサー膜27に堆積し、他の1つの元素、例え ばSを反応工程28中にアニール雰囲気から供給しても よい。VIA族元素を提供する処理工程28におけるア ニール温度は350℃~700℃の範囲とすることがで き、好ましい範囲は400℃~600℃である。アニー

20

40

19

ル時間はアニール温度によって決まり、約5分~約3時 間まで変わることができ、炉を使ったアニーリングを使 用する場合には、約15分~約1時間が好ましい。 高速 熱アニーリングを使用する場合には時間をより短くする ことも可能である。

#### [0056]

[実施例] 本発明の好ましい実施例では、ソース材料2 3のⅠ/ⅠⅠⅠモル比は0.8以上であり、かつ1.0以 下であり、とのモル比は比較的均一にブリカーサー膜2 7へほぼ移行される。図2を参照すると、本ケースでは 10 ⅠB-ⅠⅠⅠA-VIA族元素化合物の膜29のモル比 はソース材料23のI/III比に極めて近い。これと は異なり、 1/111比が1.0~1.2までのソース材 料23を調製し、図2において番号24、25および2 6で表示された適当な工程を経て、ほぼ同じ比を有する ブリカーサー膜27を得ることができる。次に、VIA 族元素を提供する処理工程28の間では、化合物膜29 に別のIIIA族元素を添加し、全体のI/III比を (0.8以上としながら) 1.0以下の所望する範囲にす ることができる。

【0057】実施例1(Cu-In合金層を成長させる ためのCuO+InzO。インクの使用)

硫酸Cuおよび硫酸Ⅰn、すなわちCuSО₄およびⅠ n<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> の水溶液からCu水酸化物とIn水酸 化物との混合物を沈殿させた。こうして得られた沈殿物 を洗浄し、濾過し、130℃で乾燥し、初期粉体とし た。この初期粉体のСи/Іпモル比は0.9であっ た。この初期粉体をアルミナの坩堝内に入れ、20時間 の間炉内で550℃にて空気中で熱処理した。この熱処 理工程を3回繰り返し、各サイクルの終了時に粉体を冷 却させ、再び加熱する前に十分に混合した。との結果得 られる酸化物開始材料20は色がダークブラウンであ り、密に混合されたCuO+In2〇。から実質的に成 っていた。この酸化粉体を使って水性インクを調製し た。このインク製造プロセスでは、水と分散剤(ローム アンドハース社によりタモール(Tamo1)の名称で販売 されている)を酸化物粉体に加え、この混合物と酸化ジ ルコン製ボールをボールミルのアルミナジョーへ入れ、 42時間の間、混合物を微粉砕した。タモールを用いな い、混合物内の酸化粉体の量は30%(重量)に対応し 70%が水であった。タモールの量は酸化物粉体の1% であった。カップコーティング(ドクターブレーディン グ) 技術を使ってMo/ガラス基板にこのインクをコー ティングした。こうして得られた酸化物予備的膜25を 約60℃で高温ブレート上で乾燥した。使用したコーテ ィングカップは0.5ミル(12.7μm)の開口部を備 えたエッジを有していた。この2層式基板は、(図1に おいて番号10および11で示されるような)ガラス製 のサブ層とMoのコーティングから製造された。このガ ラスは在庫されており、入手の容易なソーダ石灰ガラス 50

の従来部品であった。かかるガラスは一般に約15~1 7 重量%の酸化ナトリウムを含む。この乾燥の結果得ら れる膜は約6μmの厚みであった。乾燥後、X線解析に よりガラス/Mo/酸化物の構造を分析した。図11 に、対応する部分のとのデータが示されている。Aおよ びBと表示されたピークはIngO。相およびCuO相 とそれぞれ関連している。Moのピークはガラス基板上 のMoコーティングによるものであり、このデータは実 際にはインクの化学的組成は実質的にIn2〇。および CuOであることを示している。次に、チューブの炉内 にガラス/Mo/酸化物の構造体を入れ、流れる20容 積%のH₂ + A r ガス内で、45分間385℃でこれを アニールした。図12にこの結果得られるプリカーサー 膜27に対するX線解析データが示されており、このデ ータはC u , , I n 。 (C と表示されたピーク) 相およ びIn (Dと表示されたピーク) 相が形成されることを 示している。しかしながら、Aと表示されたピークが存 在することによって示されるように、まだかなりの量の Ⅰn₂ 〇。相が存在する。H₂ を含む雰囲気内で同じガ ラス/Mo/酸化物構造体の別の試験片をアニールした が、この時の温度は465℃で、加熱時間は20分間で あった。図13に、この結果生じるブリカーサー膜27 に対するX線解析データが示されている。CおよびDで 表示された顕著なピークのすべては、それぞれCu-I n合金相およびIn相に関連している。酸化物のピーク は観察されない。このことは、低コストのソーダ石灰ガ ラス基板に匹敵する温度での低コストプロセスにより、 IB-IIIA族元素合金およびIB族元素および/ま たはIIIA族元素相しか実質的に含まない層を、本発

【0058】実施例2(アクティブデバイスを実証する ためのCuO+In2Os インクの使用〉

明が製造できることを実証している。

実施例1のように、0.9の一定のCu/ln比を有す るCu水酸化物+In水酸化物の混合物を得たが、硫酸 塩以外の硝酸塩、すなわちCu(NO。) 2 およびIn (NO。)。を使用した点が異なっている。次に、との 初期粉体の一部を実施例Ⅰのように550℃で空気中で 熱処理し、実施例1に記載した方法と同じ方法を使って インクを形成した。1.0ミル(25.4μm)の開口部 を備えたエッジを有するカップを使って、カップコーテ ィング技術により実施例 l と同じ形状のM o / ガラス基 板(ソーダ石灰ガラス)にダークブラウンのインクをコ ーティングした。こうして得られた酸化物の予備的膜2 5を、まず約60℃で高温プレート上で乾燥し、60分 間、365℃で空気中にてアニールした。この膜は約5 μmの厚みであった。このアニールを行わなくても良好 な品質の膜が製造された。しかしながら、空気中のアニ ーリングは恐らくは分散剤の有機物が除去されたことに より、膜の核形成特性を改善した。乾燥およびアニール 後、チューブ炉内へガラス/Mo/酸化物の構造体を入 れ、流れる50%のH2+Arガス混合物内で酸化物の 還元を実行した。この炉の温度は25分以内に495℃ まで上昇させ、更に60分間、この温度に維持した。C u-In合金(恐らく元素相である)の、この結果得ら れるプリカーサー膜27は、金属状に見え、これをセレ ン化チャンバ内に入れた。1時間の間、425℃の温度 で5%のH2Se+N2雰囲気内でセレン化プロセスを 実行した。こうして得られたCuInSe₂ 化合物の膜 29の電子的質を評価するために、との層を使ってCu InSe₂/CdZnSソーラー電池デバイスを製造し た。デバイス製造工程に対し、当技術分野で公知となっ ている標準的方法を使用した。一般に使用されている化 学的浴堆積技術により、СdZnSの薄い層をコーティ ングした。堆積浴は5m1の0.5モルの酢酸亜鉛と、 10m1の1.0モルの酢酸カドミウムと、7m1のト リエタノールアミンと、4.5m1の水酸化アンモニウ ムと、55m1の蒸留水とから構成されていた。溶液を 55℃に加熱し、次に溶液を含むビーカー内にサンプル を入れた。次にビーカー内に12mlの1.0モルのチ を10分間続けた。基板上に形成されたCuInSe2 膜を浴内に浸漬したので、この堆積により基板の裏面に CdZnSの別の層が堆積されたが、この層をHCl内 に浸漬した綿棒を使って除去した。CdSの堆積の後に 亜鉛源としてジエチル亜鉛を使用し、酸素源として水蒸 気を使用する、広く使用されている金属有機化学的気相 法(MOCVD)技術により、透明なZnO層の堆積を 行った。このZnO層のシート抵抗値は平方当たり約1 ○オームであった。○.○9 c m² のソーラー電池を分 離し、特性を測定した。図14は、変換効率が9.3% の、との方法によって製造された代表的なデバイスの電 流対電圧(I-V)特性を示す。この結果は、本方法が ソーラー電池のようなアクティブ電子デバイスを製造す るのに適した電子的性質を有する材料を製造できること を実証している。

【0059】実施例3(アクティブデバイスを実証する ためのCuz InzOs + InzOs インクの使用) 実施例2で得られた初期粉体の一部を、実施例2の場合 と同じように空気内で熱処理したが、今回はアニール温 度を550℃~850℃まで高めた。との結果得られた 40 粉体は色が緑色であり、X線解析データはこのような高 温の熱処理中にCuO粉体とIn₂O。粉体が反応し、 CualnaOs化合物が形成されたことを示してい る。Cu/In比は0.9であったので、X線解析デー タは粉体内にⅠn₂O₃相が存在することも示してい た。実施例1に記載した方法と同じ方法を使用し、この 緑色の初期粉体を使ってインクを調製した。1.0ミル の開口部を備えたエッジを有するカップを使うカップコ ーティング技術により、実施例 1 と同じ形状のM o /ガ ラス基板(ソーダ石灰ガラス)にインクをコーティング 50 した。この結果得られた膜は約4μmの厚みを有してい

した。こうして得られた緑色の酸化物予備的膜25をま ず約60℃で高温プレート上で乾燥し、次に60分間、 365℃で空気中にてアニールした。この結果得られた 膜は約3μmの厚みを有していた。乾燥およびアニール 後、チューブ炉内へガラス/M o /酸化物の構造体を入 れ、流れる50%のH₂+Arガス混合物内で酸化物の 還元を実行した。この炉の温度は25分以内に495℃ まで上昇させ、更に60分間、この温度に維持した。C u-In合金(元素状の相であり得る)の、この結果得 られるプリカーサー膜は、金属状に見え、これをセレン 化チャンバ内に入れた。1時間の間、425℃の温度で 5%のH2Se+N2雰囲気内でセレン化プロセスを実 行した。こうして得られたCuInSe2 化合物の膜2 9の電子的質を評価するために、この層を使ってCu I nSez/CdZnSソーラー電池デバイスを製造し た。電池製造工程は実施例2の場合と同じであったが、 このケースのデバイスは1 cm² の広さを有しており、 実施例2のデバイスよりも広かった。図15には11. 7%の変換効率を有する、この方法によって製造される オ尿素を添加し、CdZnSの堆積を開始し、この堆積 20 代表的なデバイスのI/V特性が示されている。図16 には同じデバイスのスペクトル応答が示されている。と のデバイスの高い効率だけでなく、スペクトル応答が比 較的平坦となっていることにより、本発明が髙品質の I B-IIIA-VIA族元素吸光膜を製造できることを を実証している。

> 【0060】実施例4(12%を越える効率を有するソ ーラー電池デバイスの実証)

実施例2のような硝酸Cuおよび硝酸Inの水溶液から Cu水酸化物とIn水酸化物との混合物を沈殿させた。 とうして得られた沈殿物を洗浄し、濾過し、130℃で 乾燥し、初期粉体とした。この初期粉体のCu/Inモ ル比は0.9であった。この初期粉体をアルミナの坩堝 内に入れ、20時間の間炉内で550℃にて空気中で熱 処理した。この熱処理工程を3回繰り返し、各サイクル の終了時に粉体を冷却させ、再び加熱する前に十分に混 合した。この結果得られた酸化物の開始材料20は色が ダークブラウンであり、密に混合されたCuO+In₂ 〇。から実質的になっていた。この酸化粉体を使って水 性インクを調製した。とのインク製造プロセスは、実施 例1と同じであったが、分散剤がタモールとサッカロー スであり、それぞれの重量パーセントは酸化物の粉体の 0.5%および2%に対応し、分散剤を用いない場合の 酸化物粉体は水の50重量%に対応した点が異なってい た。0.5 ミル (12.7 μm) の開口部を備えたエッジ を有するカップを使って、カップコーティング技術によ り実施例1と同じ形状のMo/ガラス基板(ソーダ石灰 ガラス) にインクをコーティングした。こうして得られ た酸化物の予備的膜25を約60℃で高温プレート上に て乾燥し、45分間、365℃にて空気中にてアニール

た。乾燥およびアニール後、チューブ炉内へガラス/M o/酸化物構造体を入れ、流れる50%のH2+Arガ ス混合物内で酸化物の還元を実行した。との炉の温度は 60分以内に495℃まで上昇させ、更に60分間、こ の温度に維持した。Си-[n合金(元素状の相であり 得る)の、この結果得られる膜をセレン化チャンバ内に 入れた。1時間の間、425℃の温度で5%のH2Se + N2 雰囲気内でセレン化プロセスを実行した。こうし て得られたСиІпЅе2 化合物層を使ってソーラー電 池デバイスを製造した。との製造工程は実施例2 に示さ 10 れた工程と同じであった。図17に代表的な0.09c m²の面積のデバイスのI-V特性が示されている。と の全領域に基づくこのデバイスの変換効率は12.4% である。アクティブ領域の効率は13.3%であり、こ れまで真空でない技術により処理された最も効率的な「 B-IIIA-VIA族元素デバイスのうちの1つとな っている。

【0061】上記実施例の各々において、ナトリウムを 含むソーダ石灰ガラスを使用した。かかるガラス上に堆 積される膜に対し、NaはCuInSeぇに対する、自 然に提供されたドーパントとして働き、この結果、ドー ビングが望ましいと仮定すれば、別のドーピングを行う ことは不要である。ドーピングのアイデアはドープされ る材料内に極めて少ないパーセントのドーパントしか存 在しないと仮定しており、一般に追加される各ドーパン トは約1モル%よりも少ない原子であり、これら原子を 材料内または配合剤内で置換することができる。現実に は、材料内のドーパントとして、この1モル%のうちの 一部しか電子的にアクティブとならず、一般にこの1% のうちの約1%よりも少ない量しかアクティブにならな 30 いん

【0062】上記実施例では、基板からのドーピングは 化合物膜およびこれを使用するデバイスによって得られ る効率に大きく寄与すると予想され、この予想される結 果は、かかるドーピングがない場合、大幅に確実でなく なる。従って、基板からのドーピングがない場合、他の 手段、例えば1つ以上の材料の配合剤内にドーパントを 直接混入することによりドーピングを行うことが、使用 する特定のプロセスの予想される特徴となろう。

【0063】これまで述べた基本的方法は、化合物膜内 における I I I B族元素 (単数または複数) に対する I B族元素(単数または複数)のモル%比が0.6以上で あり、かつ1.0以下の場合に、大幅に確実な結果が得 **られる。この比が増加するにつれ、それに対応し、結果** も改善されるので、一般に0.80以上であり、かつ1. 0以下であることがより望ましい。この程度までのドー ピングを使用することにより、低い側での比を補償でき る。従って、ドーピングと共に、例えば0.6の【/【 II比はドーピングを行わない場合のかなり高い比に匹 敵する結果が得られると予想される。また、既に示した 50 の変形および変更を行うことができることは明らかとな

ように、実用的であると予想される1.2までの開始比 であれば、1.0よりも大の開始比または中間比(しか し、例えばVIA族元素提供工程28の終了までに1. 0よりも小に減少させる)が提供されてもよく、これに よってかなり確実な結果が得られる。

【0064】上記方法は、ある範囲の適用性、例えば大 規模な発電用のソーラー電池から医療センサのようなミ ニチュアデバイス用の部品までの適用性を有する。少な くとも1平方フィート、好ましくは4~8平方フィート の大きいデバイスを製造すると、上記結果に基づき、約 12%ほど大きく、少なくとも10%の効率が得られ る。最終的に大きなモジュールにおいて15%の効率が 得られるが、 (本発明を使用したのであれば) 驚くほど のととではない。

【0065】説明を簡単にするために、これまでの説明 は主にCuInSezに基づく構造、およびIB-II IA-VIA族元素の化合物膜に主に集中させていた。 しかしながら、これらIIB-IVA-VA族元素の化 合物膜に置換することも可能であると理解すべきであ る。適用できる族からの好ましい元素としては、IB族 元素からのCu、IIIA族元素からのGaおよびI n、VIA族元素からのS、SeおよびTe、IIB族 元素からのZnおよびCd、IVA族元素からのシリコ ン (Si)、ゲルマニウム (Ge) および錫 (Sn)、 およびVA族元素からのリン(P)、ヒ素(As)およ びアンチモニー (Sb) がある。IIB-IVA-VA 族元素化合物膜に対する好ましい元素の代表的な酸化物 の例としては、CdO、ZnO、GeO2、SnOx お よびそれらの化合物または固体溶液(ここで0<X≦ 2) である。

【0066】更に、代表的な還元剤の例は、H2、C O、CH₄ およびCがあり、Pを含むガス、例えばフォ スファインを使った気相を通し、VA族元素が一般に導 入される。IB-IIIA-VIA族元素材料に対する 好ましいドーパントは、IA族元素、例えばLi、N a、KおよびCe、およびVA族元素、例えばP、A s、SbおよびBiがある。このドーパントはこのドー パントが置き換わる材料の約1モル%以下でなければな らない。ⅠⅠB-ⅠVA-VA族元素の化合物膜に関し て、これらに好ましいドーパントはIA、IBおよびI IIA族からの元素である。基本的には化合物膜に対し て変更を行う場合、上記説明は類似により異なる化合物 の膜12以外の、図1のソーラー電池の同じ部品を含む IIB-IVA-VA族元素化合物の膜に対しても適用

【0067】当然ながら上述した請求の範囲およびその 均等物によって定義される発明の精神および範囲から逸 脱することなく、特定の状況および応用例によっては、 これまで詳細に述べた方法およびデバイスにおいて種々

ろう。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明により製造されたソーラー電池の横断面 図である。

【図2】本発明により、元素の3つのグループを含む化合物半導体薄膜を成長させるのに使用できる方法の工程を示すフローチャートである。

【図3】本発明に係わる開始材料の組成を示す略図である。

【図4】インクを形成するための工程として液体と混合 10 される開始材料の粉末を略図で示す。

[図5] インクを形成するためにボール微粉砕加工を受ける、粉末を含む液体を略図で示す。

【図6】大きい基板上に堆積される、微粉砕されたイン クを略図で示す。

【図7】堆積されたインクが熱を加えることにより乾燥される状態にある基板を略図で示す。

【図8】基板上に堆積され、乾燥された材料をアニール するために熱を加える状態を略図で示す。

【図9】還元雰囲気内に入れられ、熱が加えられる基板 20 上に堆積され、アニールされた材料を略図で示す。

【図10】第3グループからの単一または複数の元素を含む雰囲気内に入れられ、基板上に第3グループの化合\*

\*物膜を形成するように加熱されている、還元雰囲気内に 入れられ、熱処理を受けた後の基板および堆積された材料を略図で示す。

【図11】条件を若干変えた場合の、本発明に従い、 $CuInSe_2$  化合物膜の成長に適用されるいくつかの段階で得られたX線回折データを示す。

【図 12 】条件を若干変えた場合の、本発明に従い、C u I n S e ₂ 化合物膜の成長に適用されるいくつかの段階で得られたX線回折データを示す。

【図13】条件を若干変えた場合の、本発明に従い、 $CuInSe_2$  化合物膜の成長に適用されるいくつかの段階で得られたX線回折データを示す。

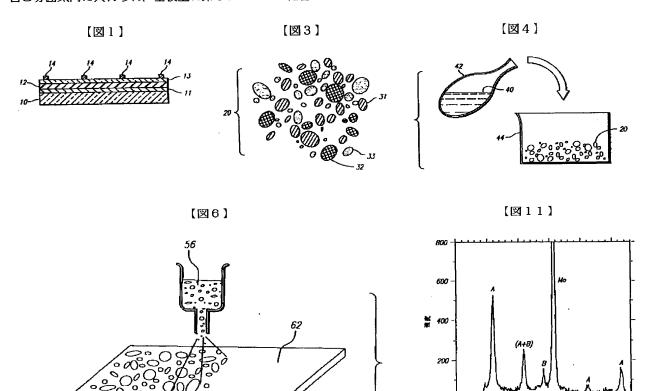
【図14】本発明に従い成長されたCuInSe₂膜が製造されたソーラー電池の露光時のI-V特性を示す。

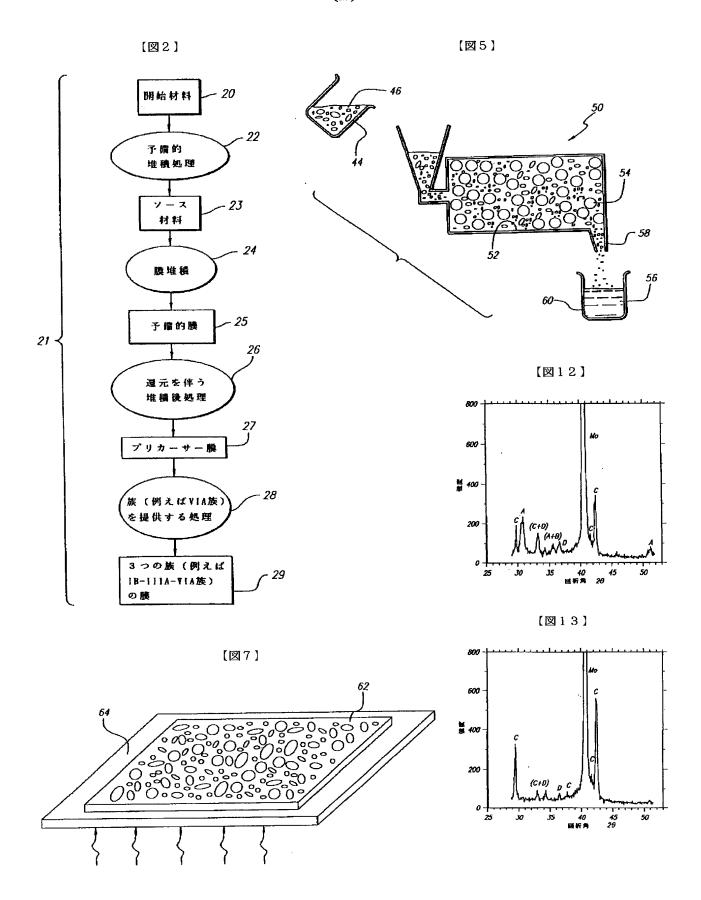
【図15】本発明の別の実施例に係わる、CuInSe 2 膜が製造されたソーラー電池の露光時のI-V特性を 示す。

【図16】図15のソーラー電池のスペクトル応答を示す。

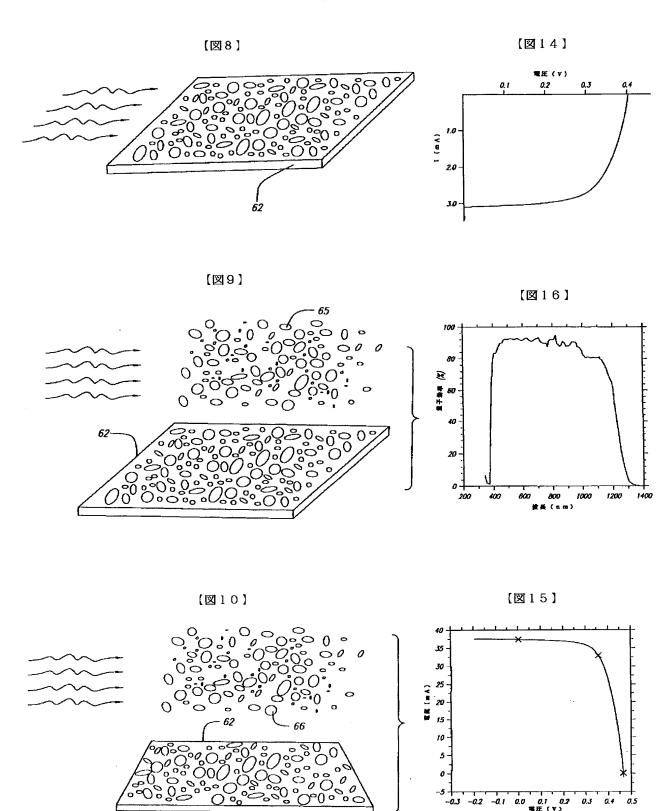
【図17】本発明の更に別の実施例に係わる、CuInSe<sub>2</sub>膜が製造されたソーラー電池の露光時のI-V特性を示す。

45

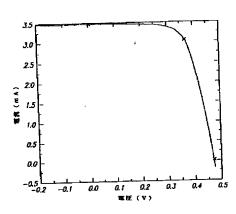




-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4







#### フロントページの続き

(72)発明者 ヴァイジェイ ケイ. カプール

アメリカ合衆国、カリフォルニア州 90301、イングルウッド、アビエイション ブールバード 8635、 インターナショ ナル ソーラー エレクトリック テクノ

ロジー インコーポレイテッド内 (72)発明者 ビューレント エム. ベイソール

アメリカ合衆国,カリフォルニア州 90301,イングルウッド,アビエイション ブールバード 8635, インターナショ ナル ソーラー エレクトリック テクノ ロジー インコーポレイテッド内 (72)発明者 クライグ アール. レイドホルム

アメリカ合衆国、カリフォルニア州 90301、イングルウッド、アビエイション ブールバード 8635、 インターナショ ナル ソーラー エレクトリック テクノ ロジー インコーボレイテッド内

(72)発明者 ロバート エイ. ロウ

アメリカ合衆国,カリフォルニア州 90301,イングルウッド,アビエイション ブールバード 8635, インターナショ ナル ソーラー エレクトリック テクノ ロジー インコーポレイテッド内